

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL



VISITA TECNICA DEL PROCESO DE LICITACION PÚBLICA No. 04/2013

En la ciudad de Bogotá D.C, siendo las 11:00 a.m. del día 02 de Septiembre de 2013, se reunieron en la Dirección de Gestión de Información y Tecnología del Ministerio de Relaciones Exteriores, los participantes que a continuación se relacionan, con el fin de llevar a cabo la visita técnica discriminada en el numeral 1.10 del proyecto de pliego de condiciones de la licitación pública No. 04/2013, cuyo objeto es la **"AMPLIACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE CONTACT CENTER CON LA QUE CUENTA ACTUALMENTE LA CANCELLERIA PARA QUE SOPORTE LOS NUEVOS SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – CIAC"**.

ASISTENTES

Por el Ministerio

- LUCY PABON
Coordinadora de Servicios Tecnológicos
- CESAR AUGUSTO MONROY ROJAS
Ing. Dirección de Gestión de Información y Tecnología.

Posibles oferentes

Asistió el representante de la siguiente sociedad

- GRUPO GT INVERCOL S.A.S. señor JOSE IGNACIO NAVIA GARZÓN

DESARROLLO DE LA VISITA TECNICA:

Se dio la bienvenida a los asistentes a la visita, y se procedió a efectuar la presentación de los diferentes sitios de ejecución del contrato, la infraestructura actual y tópicos que se deben considerar para el cumplimiento de todas las condiciones estipuladas en el presente proyecto de pliego de condiciones.

Una vez escuchada la intervención del asistente de la sociedad antes mencionada, la Entidad informó que analizará las inquietudes presentadas y su correspondiente respuesta se consignará en un **FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS**, el cual será publicado en el Portal único de Contratación y en la página Web de la Entidad, y se solicitó enviar las observaciones por correo electrónico o por escrito, de acuerdo a lo indicado en el proyecto de pliego

Siendo las 11:30 a.m, se da por terminada y se firma por quienes en ella intervinieron.



LUCY PABON

Coordinadora de Servicios Tecnológicos



CESAR AUGUSTO MONROY ROJAS

Ing. Dirección de Gestión de Información y Tecnología.